

こうぎん News Release

平成26年10月27日
株式会社 高知銀行
高知市堺町2番24号

各位

「第9回 シーズ発表会」の開催について

～地元企業のニーズと四国地区高専の研究技術を連携～

高知銀行（頭取 森下勝彦）は、地元企業のニーズと高知工業高等専門学校（以下、高知高専）が保有する研究技術との連携を図ることで、産業の振興と地域の発展に貢献していくことを目的とした「シーズ発表会」を、高知高専と共同で毎年開催しております。

本年は、「アグリ支援技術」と「食品産業支援技術」をテーマとして、香川工業高等専門学校にもご参加いただき「四国地区高専シーズ発表会」として下記のとおり開催いたしますので、お知らせいたします。

当日は、研究技術の発表やご相談等にお応えするほか、公益財団法人高知県産業振興センター様による補助金や助成金に関する説明会も開催いたします。

記

開催日	平成26年11月14日（金）午後1時30分～午後5時まで
場所	高知銀行本店 5階ホール（高知市堺町2番24号）
テーマ	「アグリ支援技術」「食品産業支援技術」
募集人数	30名程度（事前のお申込みが必要です）
参加費	無料
申込受付	お近くの当行本支店窓口または下記まで

高知銀行 地域連携ビジネスサポート部
TEL 088-871-1044
FAX 088-871-7124
E-mail y-nakayama@kochi-bank.co.jp

申込期限 平成26年11月10日（月）

なお、お申込みの状況により人数を調整させていただく場合がございます。

【本件に関するお問い合わせ】
高知銀行 地域連携ビジネスサポート部
担当：中山 Tel088-871-1044

第9回 シーズ発表会

高知高専・高知銀行連携

(四国地区高専シーズ発表会)

9th SEEDS PRESENTATION

日程 ※ 平成26年11月14日 金 13:00~受付 13:30~開始
申込締切日:11月10日(月)

会場 ※ 高知銀行本店5階大会議室 (高知市堺町2-24)

技術を高め、
未来への
扉を開け！

SEEDS

■問合せ・申込み

株式会社高知銀行 地域連携ビジネスサポート部
TEL:088-871-1044 FAX:088-871-7124
E-mail:y-nakayama@kochi-bank.co.jp

■主催:株式会社高知銀行、高知工業高等専門学校
一般財団法人 高銀地域経済振興財団

■共催:四国地区高専地域イノベーションセンター
一般社団法人 高知高専テクノフェロー

プログラム PROGRAM

- 13:00 受付
13:30 開会挨拶
13:40 四国高専シーズ発表 (各発表20分:質疑は終わりにまとめて20分ほど)

S E E D S

○アグリ支援技術・食品産業支援技術

「ものは微細化することによって高付加価値を生む!?

～アグリ・食品産業を支援するファインバブルと新たな乳化分散技術～」

●永原 順子 (高知工業高等専門学校 総合科学科)

●多田 佳織 (高知工業高等専門学校 総合科学科)

シーズ関連および教員関連分野: 農産業、洗浄、食品加工

「ミニチュア植物工場の試作と実験」

●岸本 誠一 (高知工業高等専門学校 機械工学科)

シーズ関連および教員関連分野: 水耕栽培、自動化、室温・光量制御

「パワー制御の生地生成機や拭き掃除アシストロボットへの応用」

●山崎 容次郎 (香川工業高等専門学校 機械工学科)

シーズ関連および教員関連分野: ロボット、収穫ロボット、ロボットの制御法

「柑橘類の精油を原料とした機能性ポリマーの合成」

●森長 久豊 (高知工業高等専門学校 物質工学科)

シーズ関連および教員関連分野: 機能性高分子、農業廃棄物の高機能化

「特種流動層を利用した農産物の節水式ソフト洗浄」

●永橋 優純 (高知工業高等専門学校 機械工学科)

シーズ関連および教員関連分野: 流動層、乾燥・洗浄、加熱装置

- 15:20 休憩 (10分)
15:30 シーズ発表全般にわたる質疑応答 (20分)
15:50 高知銀行よりの新制度 (こうぎん産学連携ファンド) の説明 (10分)
16:00 公益財団法人高知県産業振興センター による説明 (20分)
16:20 閉会挨拶
16:25 当該分野技術相談 相談員: シーズ発表高専教員ほか
17:00 終了

●併設 一般社団法人高知県発明協会 知財総合支援窓口 (14:30~17:00)

高知高専・高知銀行連携 第9回シーズ発表会 参加申込書

株式会社高知銀行 地域連携ビジネスサポート部 中山 行き
TEL: 088-871-1044 FAX: 088-871-7124
E-mail: y-nakayama@kochi-bank.co.jp

締切日 平成26年11月10日 (月)

企業名	TEL
ご参加者名 (役職・所属)	()
ご参加者名 (役職・所属)	()

個人情報の利用について

本書面のご記入にあたって取得した個人情報につきましては、高知銀行と高知工業高等専門学校の連携協力協定に関する事業以外に使用することはありません。また、情報の管理につきましては、高知銀行、高知工業高等専門学校において適切に管理します。